

# EVM User's Guide: TMP118EVM

## TMP118 评估模块



### 说明

TMP118EVM 旨在提供快速设置，用于评估 TMP118 器件并帮助熟悉该器件，直至达到逐位寄存器级别的深入了解。该 EVM 可供用户评估 TMP118 数字温度传感器的性能。TMP118EVM 分为两部分。一部分是基于 FR4 的主板，包含微控制器、USB 和可拆部分（用于连接传感器板的灵活印刷电路（FPC）连接器）。另一部分是 FPC 板，包含 TMP118 传感器，这部分可用于展示该传感器富有竞争力的热响应时间。

### 开始使用

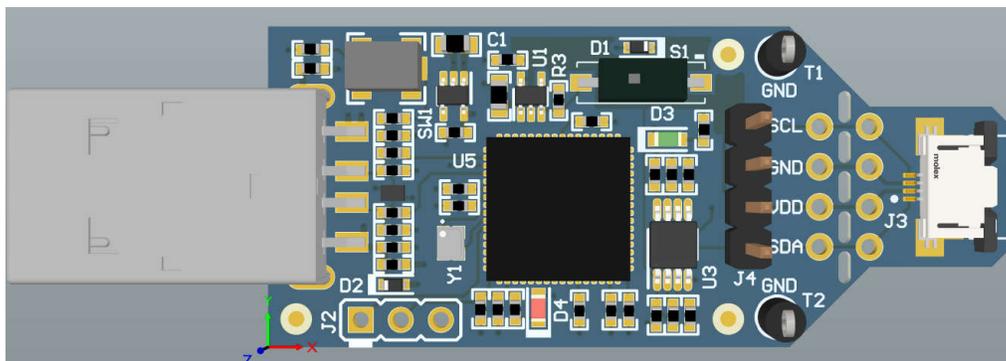
1. 在 [ti.com](https://ti.com) 上订购 TMP118EVM
2. 通过 FPC 连接器将 TMP118 传感器板连接到 MCU 板
3. 分离可拆式 FPC 连接器部分和焊接连接（可选）
4. 将 EVM 连接到计算机或用户系统
5. 前往 [dev.ti.com](https://dev.ti.com) 上的 TMP118EVM 库页面，下载 GUI 或在线运行
6. 参阅 [TMP118](#) 数据表，了解有关 IC 的详细信息
7. 访问我们的 [E2E 论坛](#) 寻求支持或提问

### 特性

- 用于检查 TMP118 温度功能的简单应用
- 易于使用、基于云的 GUI 可在线使用，也可下载供离线使用
- 基于 FPC 的设计，具有可拆式 FPC 连接器部分和 TMP118 传感器板
- 访问数据日志记录，调整 I2C 频率，并修改寄存器中的数据
- 由 GUI Composer 提供支持的软件可在 Windows®、Mac® 和 Linux® 操作系统上的浏览器中运行

### 应用

- [可穿戴健身和活动监测仪](#)
  - 手表
  - 运动手环
  - [TWS 耳塞](#)
  - [智能眼镜](#)
- [医疗设备](#)
- [燃气表和热量计](#)
- [探头组件](#)
- [温度变送器](#)



TMP118EVM

## 1 评估模块概述

### 1.1 引言

该 EVM 采用了 U 盘尺寸封装，带有能与主机电脑和 TMP118 器件连接的板载 MSP430F5528 微控制器。TMP118 器件连接到 FPC 板，该板通过 FPC 连接器连接到主机板。FPC 连接器和主机控制器之间的穿孔支持用户灵活地进行评估：

- 用户可将 TMP118 与其系统或主机连接。
- 用户可使用 TMP118 器件将 EVM 主机和软件与用户系统连接。
- 更长的灵活电路板允许用户将传感器布放在其系统中，而不会影响响应时间。
- 孔间距与常见的 0.1 英寸原型设计试验电路板兼容。

本用户指南描述了 TMP118 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。本文档还提供了完整的原理图、印刷电路板布局布线以及物料清单。本用户指南详细介绍了用于操作 TMP118 评估模块的操作步骤。

### 1.2 套件内容

表 1-1 详细说明了 EVM 套件的内容。如果缺少元件，请与离您最近的德州仪器 (TI) 产品信息中心联系。TI 强烈建议查看 TI 网站以获取最新版本。

表 1-1. 套件内容

物品	数量
TMP118EVM	1

### 1.3 规格

表 1-2 定义了 EVM 每个部分的绝对最大热性能条件。该 EVM 分为两部分：MCU 板和 FPC 传感器板。评估器件在极端温度下的性能时，必须考虑以下限值。在这种情况下，如果设置条件超过控制器绝对最大热性能规格，则必须分离可拆式连接器部分，以便在这些温度下仅评估传感器（而不评估 MCU）。

表 1-2. TMP118 温度限值

板部分	条件	温度范围
控制器板	建议的自然通风条件下的工作温度范围 ( $T_A$ )	-40°C 至 85°C
	绝对最大结温 ( $T_{J(MAX)}$ )	95°C
TMP118 FPC 板	建议的自然通风条件下的工作温度范围 ( $T_A$ )	-55°C 至 150°C

### 1.4 器件信息

TMP118 是一款采用小型 PICOSTAR 封装的数字输出温度传感器，该传感器在生产过程中进行了校准，可实现高精度。该器件在与 SMBus 和 I2C 接口兼容的两线制环境中进行通信。该器件可设置为进行连续转换或单次转换，并且具有额外地址选项，可供一并订购。该 EVM 的紧凑型封装可更好地展示快速热响应时间。有关该 IC 的更多信息，请参阅器件数据表 (SNIS237)。表 1-3 包含了在使用该 EVM 时要考虑的有关 TMP118 的一些参数。

表 1-3. 器件规格

器件规格	值
工作温度范围	-50°C 至 125°C
温度精度 (0°C 至 65°C)	0.1
温度精度 (-20°C 至 85°C)	0.2
温度精度 (-40°C 至 125°C)	0.5
工作电源电压范围	1.4V 至 5.5V

## 2 硬件

### 2.1 概述

该 EVM 分为三个部分：控制器部分、可拆式 FPC 连接器部分和包含 TMP118 传感器的 FPC 板。可拆式传感器部分可以分离出来，以便在以下情况下使用传感器：

- 在高温环境中使用传感器，方法是将导线焊接到连接器部分，并通过焊接导线或可用的 0.1 英寸接头引脚连接到 MCU 板，以保留 GUI 功能。
- 通过 I2C 与 TMP118 连接，将传感器部分与用户的系统搭配使用。
- 将控制器部分与用户系统中的 TMP118 传感器结合使用。
- 使用 TMP118 传感器板和可拆式 FPC 连接器部分将其直接实施到用户系统中。

下图突出显示了 EVM 的各个部分以及用户必须能够识别的部分元件，以便了解其用途和用法。后续几节将详细说明这些元件。

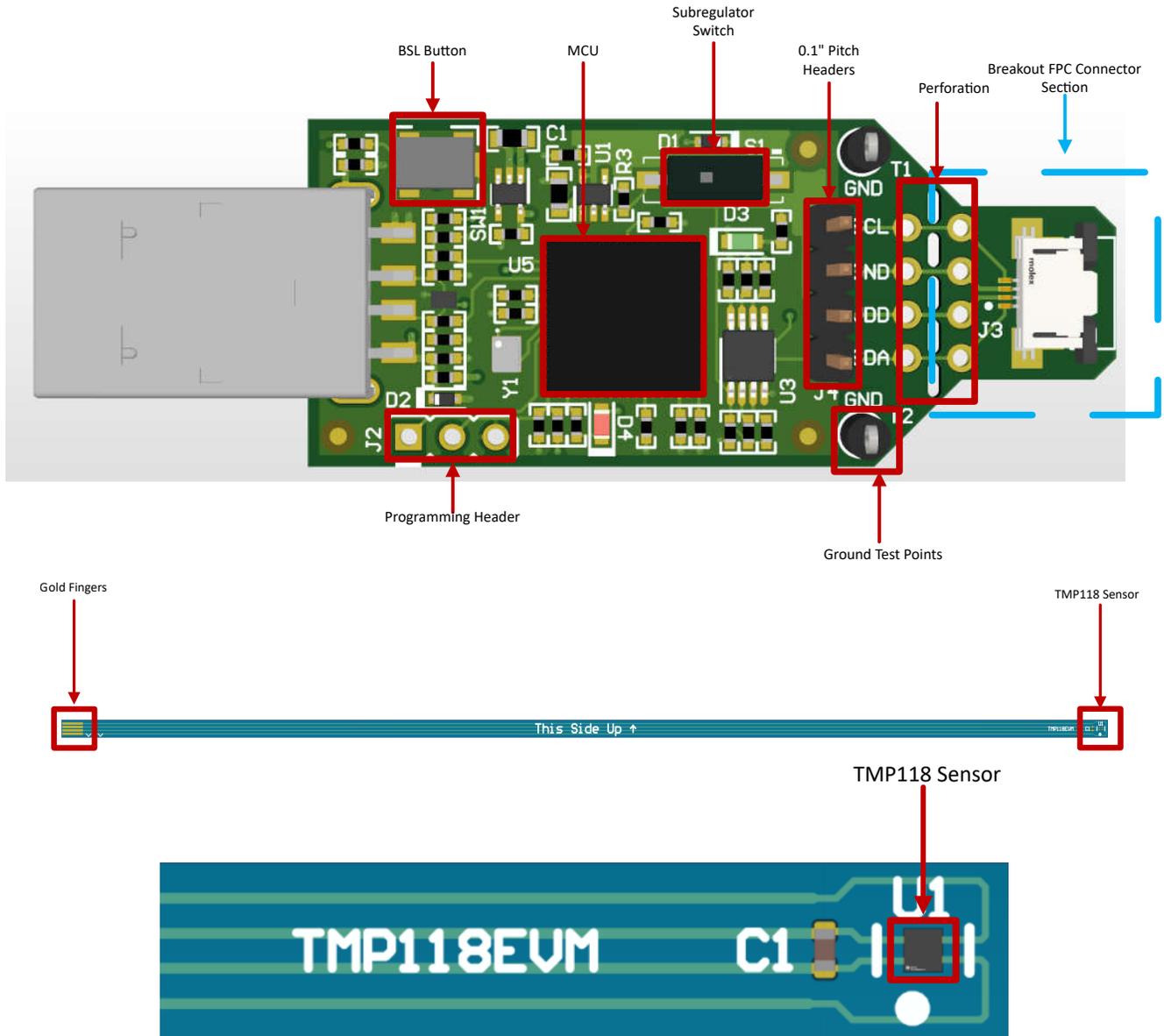


图 2-1. TMP118EVM 电路板部分

### 2.1.1 将 FPC 传感器板连接到控制器板

以下是将 TMP118EVM FPC 传感器板连接到控制器板的快速指南。

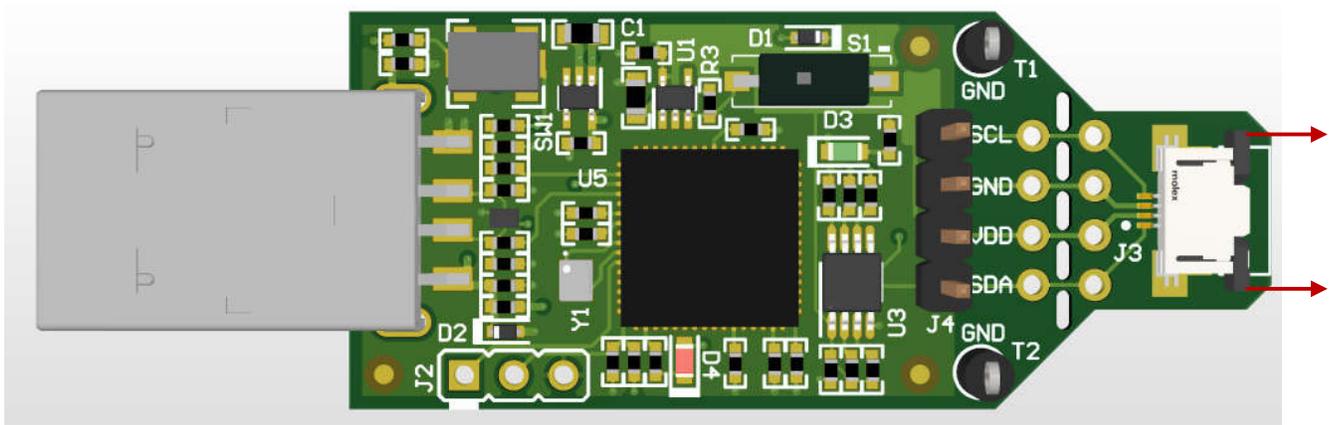
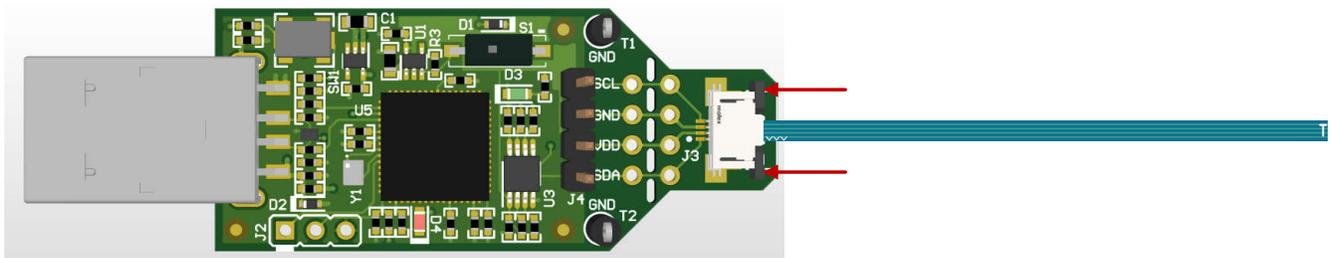


图 2-2. 解锁 FPC 连接器



图 2-3. 插入 FPC 板并锁定连接器



## 2.2 穿孔和连接

USB 控制器和 TMP118 FPC 连接器部分之间的穿孔两侧都标记有引脚连接。将传感器部分与控制器部分分离后，用户可以通过两种不同方式与传感器部分连接：

- 焊线或 0.1 英寸接头连接器：通过这种方法，用户可以访问该器件的所有引脚。

#### 备注

控制器部分具有上拉电阻器和保护二极管。因此，当连接其他控制器板时，TI 建议验证任何控制器板上是否存在上拉电阻器和保护电路，以确保功能安全且正常。

## 2.3 状态 LED 和子稳压器

开关 S1 可启用和禁用板载 1.8V 稳压器 U5。启用该子稳压器后，绿色 LED D3 亮起。为了使 TMP118EVM 正常运行，必须启用该子稳压器，因为该子稳压器为器件供电并提供通信线路的上拉电压。

红色 LED D4 是 MSP430F5528 状态 LED。表 2-1 显示了器件如何通过 LED 状态显示不同的工作模式。

**表 2-1. LED 状态与工作模式**

D4 LED 状态	MSP430F5528 工作模式
熄灭	EVM 已连接到 EVM GUI
连续闪烁 4 次	EVM 已插入 PC，未连接到 EVM GUI
持续闪烁	已连接到 USB 电源

## 2.4 编程接头

TMP118EVM 预先加载了正常运行 USB 接口和 PC GUI 软件所必需的固件。提供了未填充的接头 J2，用于对 MSP430F5528 进行 Spy-Bi-Wire 访问。TI 不建议用户访问该接头或对器件进行重新编程。

## 2.5 BSL 按钮

TMP118EVM 具有用于进入 USB BSL 模式的按钮 SW1。可将其用于固件更新。要进入 USB BSL 模式，请在按住 SW1 的同时将 EVM 连接到 PC USB 端口。

## 3 软件

### 3.1 软件安装

TMP118EVM 的 PC GUI 软件在 TI 的 GUI Composer 框架上运行。该软件可作为在浏览器中运行的实时版本提供，也可以下载以供离线使用。该软件与 Windows、Mac 或 Linux 操作系统兼容。

#### 3.1.1 dev.ti.com 上的实时软件

在线软件当前可以在 Chrome™、Firefox® 和 Safari® 中工作。不支持 Internet Explorer®。用户可以通过以下操作之一访问实时版本：

- 转到 [ti.com](https://ti.com) 上的 TMP118EVM 产品页面并点击“View”按钮。
- 转到 [dev.ti.com/gallery](https://dev.ti.com/gallery)，使用 myTI 帐户凭据进行登录，然后搜索“TMP118EVM”。
- 转到 [dev.ti.com/gallery/info/THSApps/TMP118EVM/](https://dev.ti.com/gallery/info/THSApps/TMP118EVM/)。

点击库中的应用程序图标，以启动该软件。同意安装或更新 TI Cloud Agent 浏览器插件的提示。该插件是连接 USB 硬件所必需的。

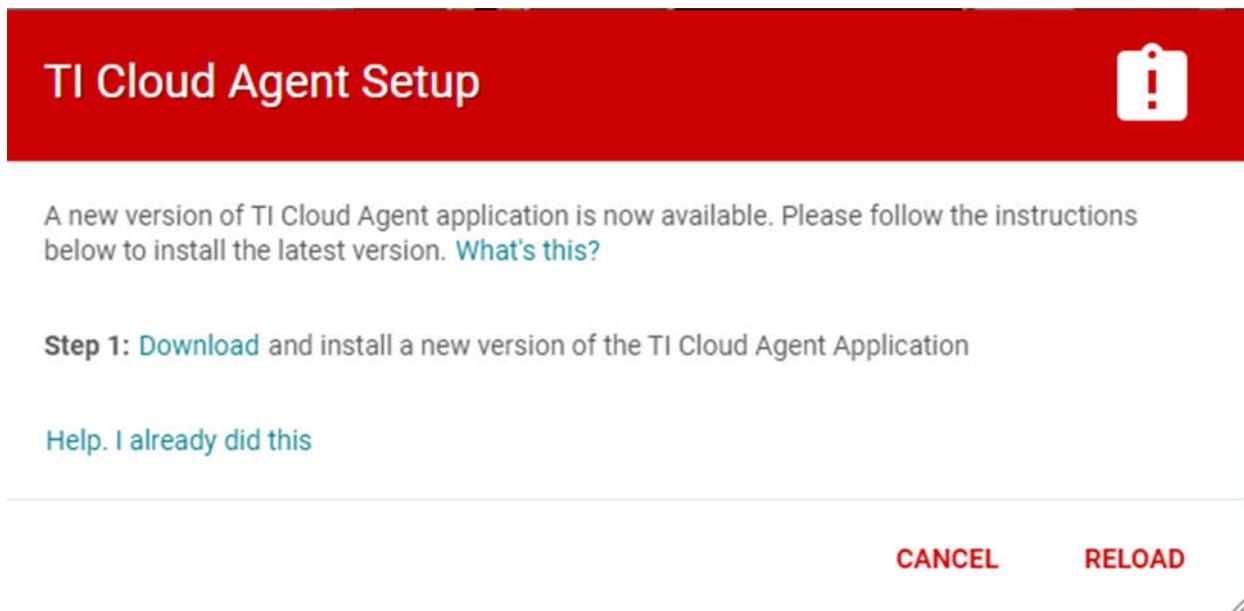


图 3-1. 插件设置

### 3.1.2 从 dev.ti.com 下载

如上所述，用户可以通过导航到实时版本来访问最新版本的离线软件。查找下载图标  并下载适用于操作系统的应用程序和运行时，如 [图 3-2](#) 和 [图 3-3](#) 所示。

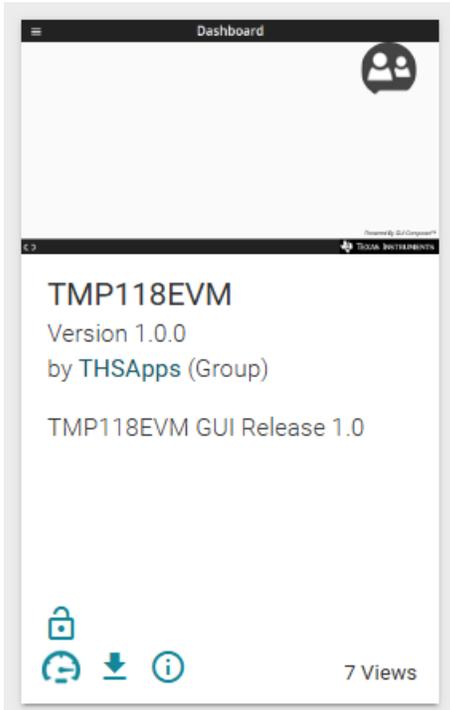


图 3-2. 下载弹出窗口

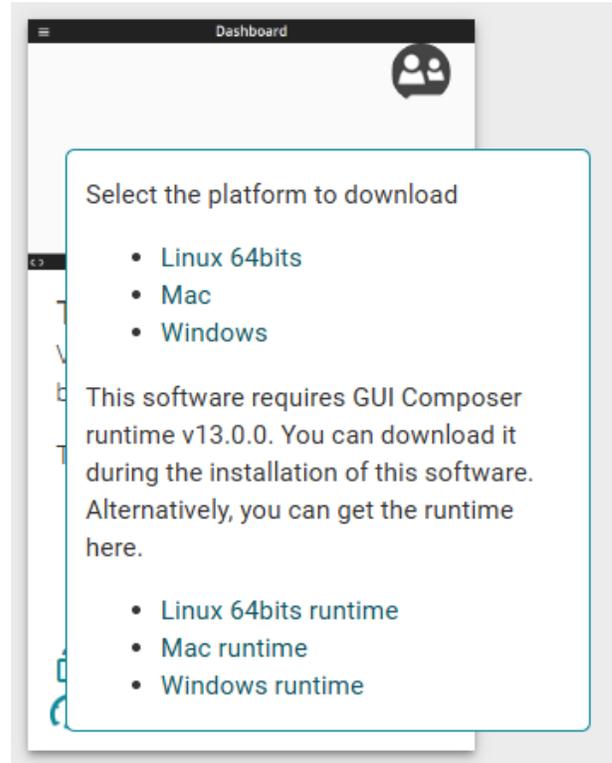


图 3-3. 下载弹出窗口

## 3.2 主页选项卡

**Home** 选项卡会在软件启动时显示。该选项卡底部的图标是 GUI 其他功能选项卡的快捷方式，与 GUI 左侧的图标相对应。

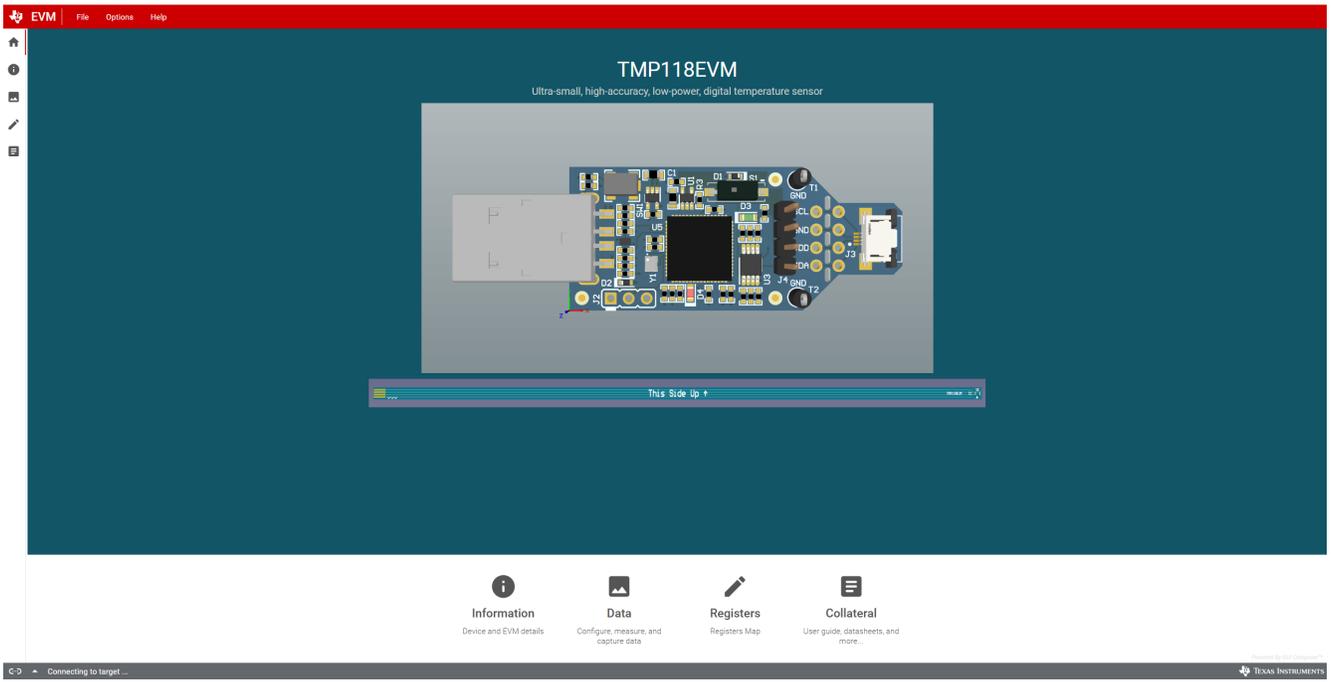


图 3-4. 主页

### 3.3 数据采集选项卡

**Data Capture** 选项卡报告 TMP118EVM 中包含的 TMP118 器件的温度。默认情况下会轮询和显示温度数据。默认情况下，MCU 以 100ms 的延迟轮询寄存器。在轮询时会自动发送 CONVERT TEMP 命令 (0x44)。**Data Capture** 选项卡上的轮询率设置与 **Registers** 选项卡上的轮询率设置同步。“Data Capture”选项卡包括以下功能：

- 从右上角显示的 TMP118 读取当前温度测量值。
- “Polling Rate” 下拉菜单可用于禁用轮询或更改轮询率。
- **Save Logging** 和 **Stop Logging** 按钮可用于捕获温度数据并将数据保存为 CSV 格式。

捕获数据时，请记住以下几点：

- 使用 GUI 的在线版本时，会在浏览器中开始进行下载。如果 GUI 关闭，该下载会丢失。
- 使用 GUI 的离线版本时，会在接收到数据时附加该文件。在这种情况下，如果关闭 GUI，附加的数据不会丢失。

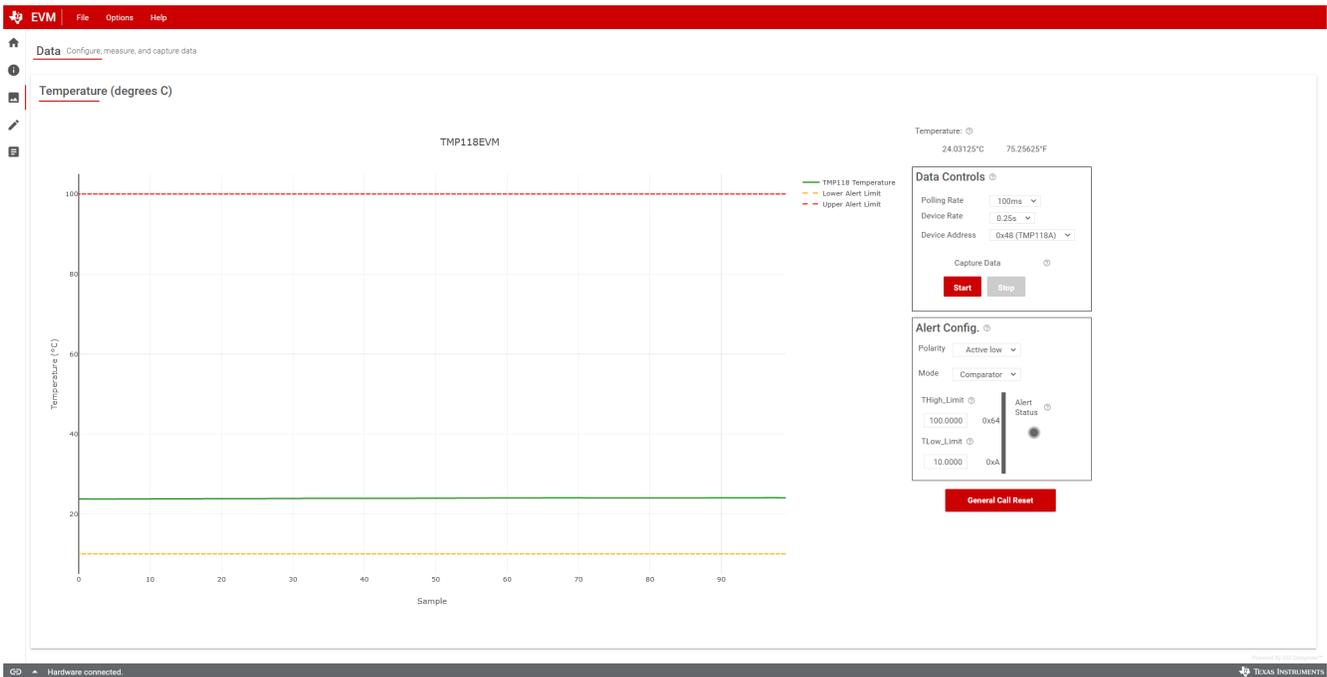


图 3-5. 数据采集

### 3.4 Registers 选项卡

**Registers** 选项卡提供 TMP118 器件中寄存器和位的交互。有关每个寄存器/位的更多信息，请将鼠标指针悬停在寄存器名称上并点击问号以查看每个位的定义。

默认情况下，MCU 以 100ms 的延迟轮询寄存器，该表显示寄存器的当前状态，并且每次轮询都会更新表中的更改。通过点击表中的位，用户可以将该位更改为 1 或 0。当“Write Register”按钮旁边被设置为“Immediate”时，该按钮将显示为灰色并被禁用。每次修改寄存器时，Immediate 模式都会触发写入操作。选择 Deferred 模式时，会启用“Write Register”按钮，除非点击“Write Register”按钮，否则不会执行写入操作。

选择 Deferred 模式时，用户可以使用以下功能：

- 点击“Write”按钮来写入所选寄存器中的位变化。
- 点击“Write All”按钮来写入所有寄存器中的所有位变化。

当自动读取关闭时，该表不再更新，用户可以使用以下功能：

- 点击“Read”按钮来读取所选寄存器的当前状态。
- 点击“Read All”按钮来同时获取所有寄存器的当前内容。

这些设置使用户可以完全控制总线活动，并可以使用示波器、逻辑分析仪或总线监听器件轻松观察各个事务。

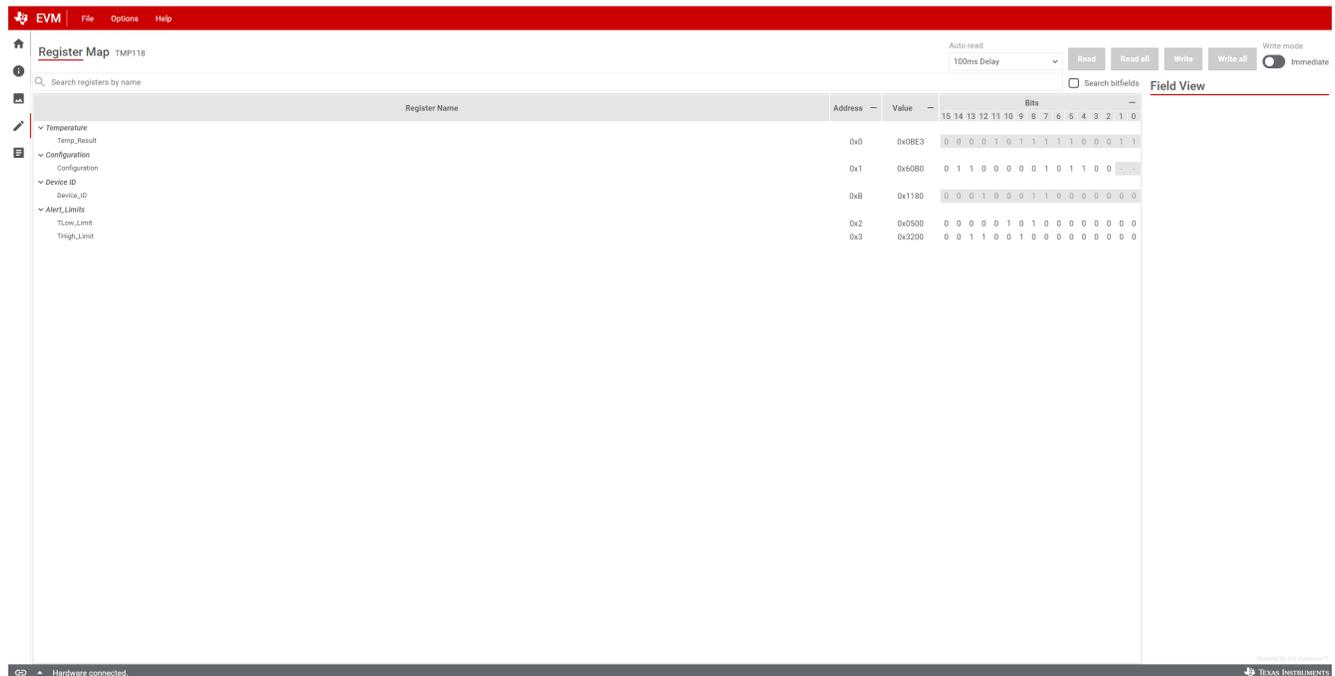
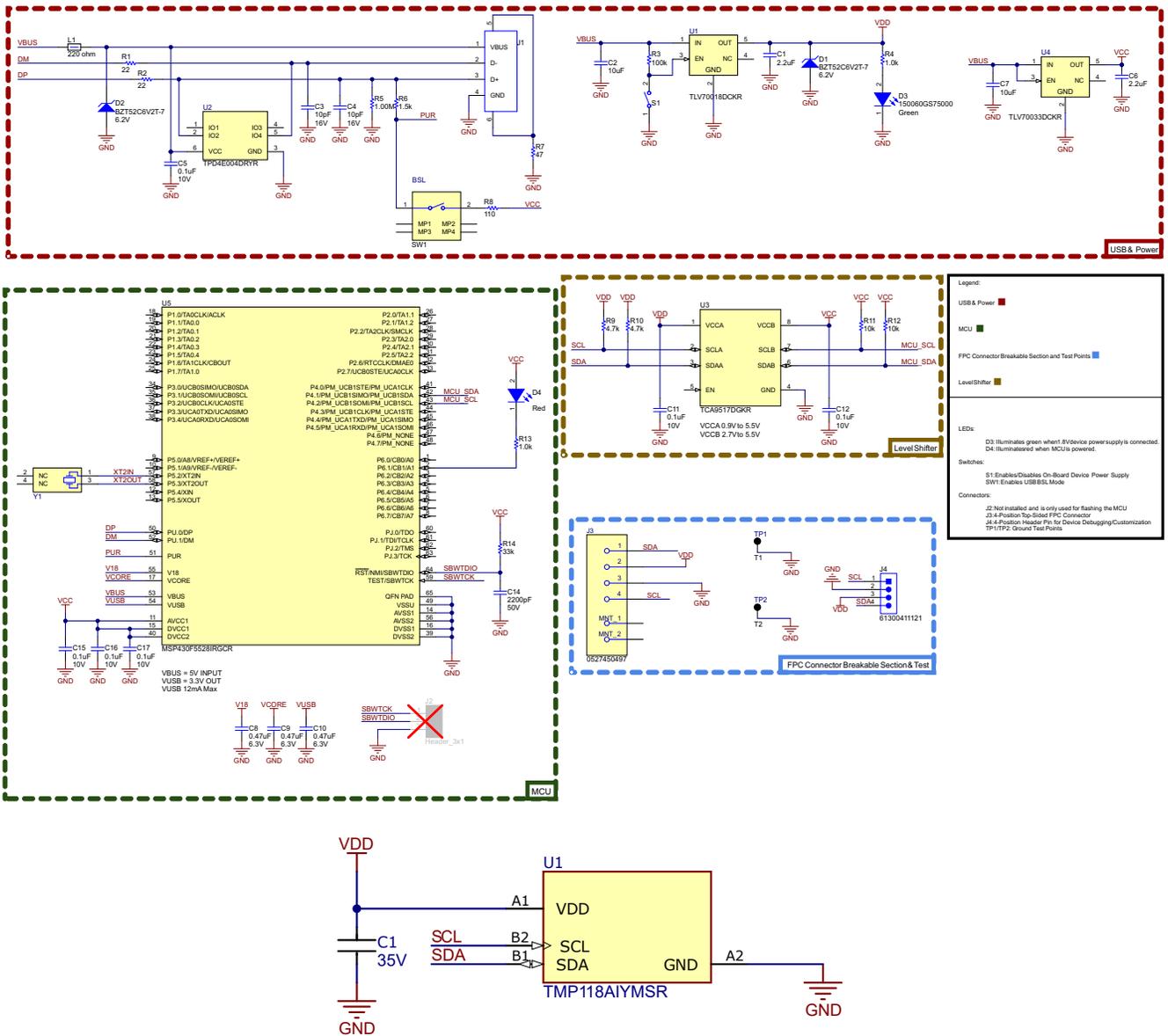


图 3-6. 寄存器

## 4 硬件设计文件

### 4.1 原理图



## 4.2 PCB 布局

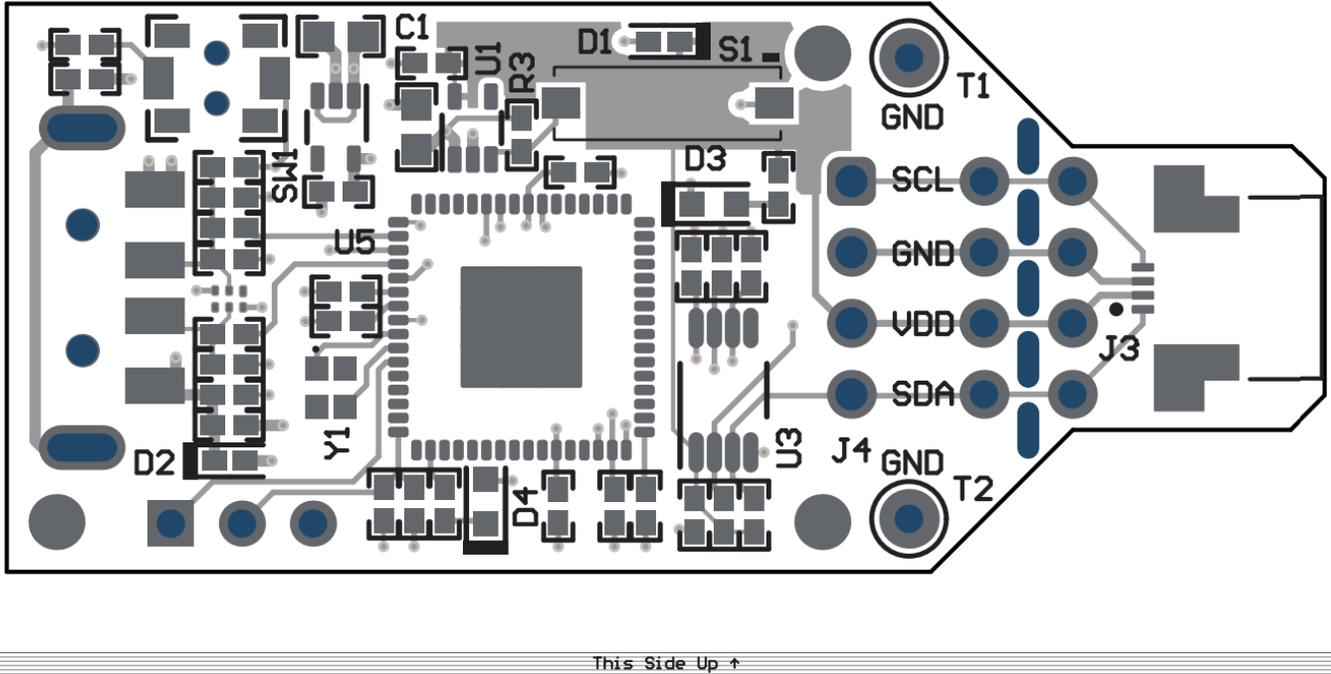


图 4-2. PCB 顶视图

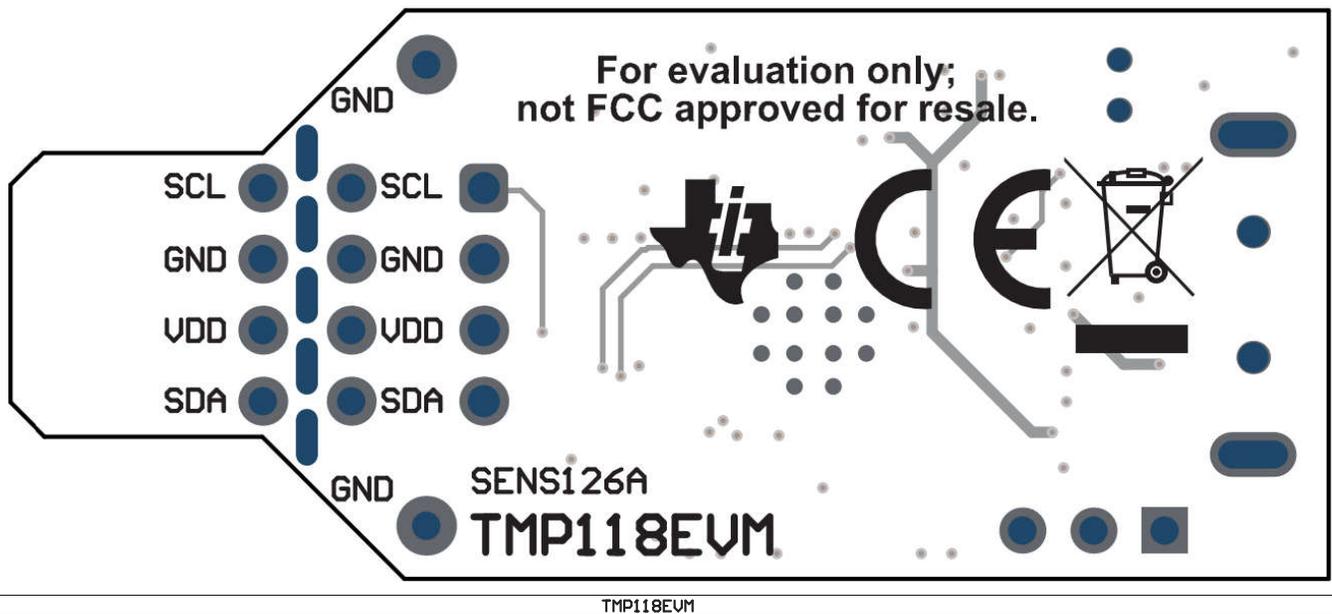


图 4-3. PCB 底视图

### 4.3 物料清单

表 4-1 列出了 TMP118EVM 的物料清单。

表 4-1. MCU 板 BOM

位号	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
C1、C6	2	2.2uF	电容, 陶瓷, 2.2uF, 16V, +/-10%, X5R, 0402	0402	GRM155R61C225KE11D	MuRata
C2、C7	2	10uF	电容, 陶瓷, 10 μF, 10V, +/-20%, X5R, 0603	0603	C1608X5R1A106M080AC	TDK
C3、C4	2	10pF	电容, 陶瓷, 10pF, 16V, +/-10%, C0G, 0402	0402	C0402C100K4GACTU	Kemet
C5、C11、C12、C15、C16、C17	6	0.1 μF	电容, 陶瓷, 0.1uF, 10V, +/-10%, X5R, 0402	0402	LMK105BJ104KV-F	Taiyo Yuden
C8、C9、C10	3	0.47uF	电容, 陶瓷, 0.47uF, 6.3V, +/-10%, X7R, 0402	0402	JMK105B7474KVHF	Taiyo Yuden
C14	1	2200pF	电容器, 陶瓷, 2200pF, 50V, +/-5%, X7R, 0402	0402	CL05B222JB5NNNC	Samsung Electro-Mechanics
D1、D2	2	6.2V	二极管, 齐纳, 6.2V, 300mW, SOD-523	SOD-523	BZT52C6V2T-7	Diodes Inc.
D3	1	绿色	LED, 绿色, SMD	LED_0603	150060GS75000	Würth Elektronik
D4	1	红色	LED, 红色, SMD	LED_0603	150060RS75000	Würth Elektronik
J1	1		连接器, 插头, USB Type-A, R/A, 顶部安装 SMT	USB Type-A 直角	48037-1000	Molex
J3	1		4 位置连接器触点, 顶部 0.020	CONN_TOP4	527450497	Molex
J4	1		接头, 2.54mm, 4x1, 金, TH	接头, 2.54mm, 4x1, TH	61300411121	Würth Elektronik
L1	1	220 Ω	铁氧体磁珠, 220 Ω ( 100MHz 时 ), 0.45A, 0402	0402	BLM15AG221SN1D	MuRata
R1、R2	2	22	电阻, 22, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0402	0402	ERJ-2GEJ220X	Panasonic
R3	1	100k	电阻, 100k, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0402	0402	ERJ-2GEJ104X	Panasonic
R4、R13	2	1.0k	电阻, 1.0k, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0402	0402	ERJ-2GEJ102X	Panasonic
R5	1	1.00Meg	电阻, 1.00M, 1%, 0.063W, AEC-Q200 0 级, 0402	0402	RMCF0402FT1M00	Stackpole Electronics Inc
R6	1	1.5k	电阻, 1.5k, 5%, 0.063W, AEC-Q200 0 级, 0402	0402	CRCW04021K50JNED	Vishay-Dale
R7	1	47	电阻, 47, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0402	0402	ERJ-2GEJ470X	Panasonic

**表 4-1. MCU 板 BOM (续)**

位号	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
R8	1	110	电阻, 110, 5%, 0.063W, AEC-Q200 0 级, 0402	0402	CRCW0402110RJNED	Vishay-Dale
R9、R10	2	4.7k	电阻, 4.7k, 5%, 0.063W, AEC-Q200 0 级, 0402	0402	CRCW04024K70JNED	Vishay-Dale
R11、R12	2	10k	电阻, 10k, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0402	0402	ERJ-2GEJ103X	Panasonic
R14	1	33k	电阻, 33k, 5%, 0.063W, AEC-Q200 0 级, 0402	0402	CRCW040233K0JNED	Vishay-Dale
S1	1		开关, 滑动式, SPST, 顶部滑动, SMT	开关, 单个顶部滑动, 2.5x8x2.5mm	CHS-01TB	Copal Electronics (科宝电子)
SW1	1		开关, SPST-NO, Off-Mom, 0.05A, 12VDC, SMD	3.9x2.9mm	PTS820 J20M SMTR LFS	C&K Components
TP1、TP2	2		测试点, 微型, 黑色, TH	黑色微型测试点	5001	Keystone Electronics
U1	1		单路输出 LDO, 200mA, 固定 1.8V 输出, 2V 至 5.5V 输入, 具有低 IQ, 采用 5 引脚 SC70 (DCK) 封装, -40°C 至 125°C, 绿色环保 (RoHS, 无镉/溴)	DCK0005A	TLV70018DCKR	德州仪器 (TI)
U2	1		适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列, DRY0006A (USON-6)	DRY0006A	TPD4E004DRYR	德州仪器 (TI)
U3	1		电平转换 I2C 总线中继器, DGK0008A (VSSOP-8)	DGK0008A	TCA9517DGKR	德州仪器 (TI)
U4	1		单路输出 LDO, 200mA, 固定 3.3V 输出, 2V 至 5.5V 输入, 具有低 IQ, 采用 5 引脚 SC70 (DCK) 封装, -40°C 至 125°C, 绿色环保 (RoHS, 无镉/溴)	DCK0005A	TLV70033DCKR	德州仪器 (TI)
U5	1		16 位超低功耗微控制器, 128KB 闪存, 8KB RAM, USB, 12 位 ADC, 2 个 USCI, 32 位硬件乘法器, RGC0064B (VQFN-64)	RGC0064B	MSP430F5528IRGCR	德州仪器 (TI)
Y1	1		晶体, 24MHz, SMD	2x1.6mm	XRCGB24M000F2P00R0	MuRata

**表 4-2. FPC 传感器板 BOM**

位号	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
C1	1		电容, 陶瓷, 0.1uF, 35V, X5R, 10%, 焊盘 SMD, 0201, 85°C, T/R	0201 (公制 0603)	GRM033R6YA104KE14D	Murata Electronics North America
U1	1		具有 SMBus 和 I2C 兼容接口的超小型、高精度、低功耗数字温度传感器	PicoStar4	TMP118AIYMSR	德州仪器 (TI)

## 5 其他信息

### 5.1 商标

Chrome™ is a trademark of Google LLC.

Windows® and Internet Explorer® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac® is a registered trademark of Apple Inc..

Linux® is a registered trademark of Linus Torvalds.

Firefox® is a registered trademark of Mozilla Foundation.

Safari® is a registered trademark of Apple Inc.

所有商标均为其各自所有者的财产。

## 6 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

<b>Changes from Revision * (May 2024) to Revision A (December 2024)</b>	<b>Page</b>
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	1

## 重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司